微小金属異物の高速検出と元素同定により 電池の品質を支える

—X線異物解析装置 EA8000—

佐藤 恒郎 Sato Tsuneo 的場 吉毅 Matoba Yoshiki

さまざまな分野において環境負荷低減が進む中, CO₂排 出量の低減をめざし, 二次電池を用いた電気自動車や燃 料電池の開発が進んでいる。ここで使用されるリチウムイ オン電池や燃料電池は, 特に車載用では, より高い安全 性や品質が求められている。 安全性や品質を低下させる原因の一つに電池への金属異物の混入があり、その管理が重要になっている。こうした新しいニーズに応えるため、X線を用いた微小金属異物の技術や装置を開発している。

1. はじめに

環境への負荷低減技術として、リチウムイオン二次電池 (LIB:Lithium-ion Rechargeable Battery)や燃料電池がさ まざまな分野に広がっている。一方、LIBや燃料電池では 金属異物の混入により、安全性や性能の低下が生じる。そ のため、製造プロセスでの金属異物の管理は、製品の安全 性および品質を維持するために重要である。これは製造に おける歩留まり低下の要因でもある。特に近年増加してい る車載用途では、搭載量の多さから、金属異物の管理がよ り重要視されている。電池メーカーでは,金属異物の混入 を迅速に把握し,電池の品質や歩留まりを確保するための さまざまな取り組みが行われている。

これらの課題を解決するために、金属異物の検出から組 成分析までを行うX線異物解析装置(EA8000)を製品化し た(図1参照)。

本稿では、LIB製造における金属異物管理を中心に、 EA8000装置とその測定例を紹介する。



図1 X線異物解析装置EA8000 開発した装置EA8000の外観を示す。

2. 微小金属異物の高速検出と元素同定

2.1 顧客要望および従来技術とその課題

LIB 製造現場では、材料や工程途中の部材に混入した金 属異物を見つけ出したいという要求がある。例えば、A4 サイズ程度のリチウムイオン二次電池の正極板から20 µm 以上の金属異物を検出し、その個数・大きさ・組成を迅速 に分析したいという要望である。ニーズによっては、表面 だけでなく内部の異物も検出・分析する必要がある。

混入異物の量と組成を把握する方法として,ICP (Inductively Coupled Plasma)分析^{*1)}がある。しかし、こ の方法では,性能劣化や発熱の原因になる可能性が高い大 きな異物が1個あるのか,それよりも小さいサブマイクロ メートルレベルの小さな異物が多数あるのかを知ることが できない。SEM-EDX (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)^{*2)}では,電子線が試料表面 の数マイクロメートルで吸収されるため,内部の金属異物 の検出は困難である。

蛍光X線分析法 [XRF (X-ray Fluorescence) Analysis] は, 物質にX線を照射し,二次的に発生するX線(蛍光X線) を用いて元素同定を行う。微小領域分析のμXRFでは元素 マッピング像の取得により,表面付近や内部の金属異物の 個数・大きさ・組成を確認できる。しかし,微小金属異物 の検出のためにμXRFを試料全面で走査すると,表面の金 属異物を検出する場合でも10時間ほど必要であり,内部 の異物検出にはさらに時間がかかり,現実には適用が困難 であった。

2.2 開発した装置の特徴

微小金属異物を短時間で検出するために、物質中のX線 透過率の違いを利用して金属異物を検出するX線透過イ メージング法を用いた。また、異物の分析にはXRFを用 いて、微小領域の検出感度を高めた元素マッピングシステ ムを開発した。これらを同一のXYZ駆動ステージに搭載 することで、A4サイズの範囲から20 μm程度の金属異物 を迅速に検出して元素同定するシステムを開発した¹⁾(図2 参照)。

2.2.1 X線透過イメージング

物質によってX線の透過率は異なる。例えば、樹脂と金属を比較すると金属の方がX線の透過率は低い。このため、樹脂中に金属粒があるとX線透過像には金属粒が暗い影となって現れる。この箇所を画像処理によって検出することで、異物の位置を特定できる。

開発した装置では、X線検出部の最適化などにより、高 空間分解能かつ高感度なX線透過像撮像システムを開発し て、20 µm程度の金属異物の迅速な検出を可能とした。検 出時間は数分から20分程度である(試料の種類による)。

2.2.2 蛍光X線による元素同定

異物のXRF分析では、X線透過像から検出異物を含む 微小領域のみを蛍光X線マッピングすることで、異物の元 素同定を短時間に行うこととした。

さらに、分析の高速化を図るため、X線集光素子(ポリ キャピラリ)を用いたビームサイズが小さく輝度が高いX 線照射システム、計数率(単位時間内に処理できるX線の 個数)の性能に優れたSDD(Silicon Drift Detector)検出器 を採用した。これらにより、検出した微小金属異物の元素 同定を1か所当たり1~3分で行える。



注:略語説明 XRF (X-ray Fluorescence)

図2 EA8000での測定の流れ

(1) 異物の検出,(2) 顕微鏡観察,(3) 元素分析までを同一ステージで自動で行うことが可能である。

^{※1)}発光分光分析法の一つ。無機元素分析の汎用的手法として幅広く利用されている。分析試料を溶液化し、プラズマを使用した発光分析によって含有成分の種類と量を求める。

^{※2)} 走査型電子顕微鏡 (SEM) による試料観察と同時に、電子線照射によって試料 から放出される特性X線を利用した元素分析を行う。二次元元素マッピング像の取得が可能である。



図3 LIB製造工程とEA8000による分析の適用可能箇所

LIB (Lithium-ion Rechargeable Battery)の製造工程におけるさまざまな箇所で本装置を適用することが可能である。

3. EA8000による分析事例

電池の製造工程の概略を図3に示す。この工程の中で、 材料検査,工程内管理,不良解析において,本装置による 分析が適用できる。ここでは、この3つの適用箇所におけ る模擬サンプルを用いた測定例を紹介する。

3.1 材料検査(カーボン系粉末想定サンプル)

材料検査の例として,導電助剤や負極材に用いられる カーボン系粉末を想定したサンプルを測定した。

サンプルとして,市販の黒鉛を使用した。黒鉛を図4(a)に示したチャック付きのポリエチレン袋に入れ,250 mm ×200 mmの範囲内で平らに伸ばし測定を行った。

X線透過像の取得には約13分, 蛍光X線マッピングは, X線透過像から検出した箇所の1か所につき50秒の条件で 測定を行った(図4参照)。



図4 カーボン系粉末想定サンプルの分析例 カーボン系粉末は簡単な前処理で測定が可能である。

同図 (b) は透過像の全体像であり,黒鉛粉末が厚くなっ ているところと薄いところの厚みむらが見えている。同図 (c) はこの一部の拡大像である。周囲と比較して暗くなっ ている箇所が確認できる。異物の大きさは約100 µmであ る。このような箇所を画像処理で検出した。さらに異物の 蛍光X線マッピングを行った結果,異物はCu (銅)である ことが分かった [同図 (d), (e) 参照]。

この方法を用いて,カーボン系の粉末を簡単な前処理で 測定可能であり,不良につながる数十マイクロメートルサ イズの大きめの異物を個数で把握し,品質や歩留まりの低 下を未然に防ぐことができる。

3.2 工程内管理(発塵異物管理想定の測定結果)

工程内管理として,製造設備などからの発塵(じん)異物の管理を想定した測定結果を紹介する。

製造設備の近くに粘着フィルムを設置し、定期的にこの 粘着フィルムを回収・測定することで、設備の劣化などで の発塵量の突発的な増加などを監視できる。これを想定し て、粘着フィルムに金属粉末を散布し、測定した。ここで は、粘着フィルム全体について、特定の元素 [Fe(鉄), Cu]を想定した蛍光X線マッピングを行い、そこに含まれ ていた異物数をカウントした(図5参照)。もちろん、X線 透過像で得られた異物の各箇所を測定する方法でも測定可 能である。

このような方法で,異物の元素を簡便に測定でき,製造 設備の発塵量のトレンドから設備状態の異常監視が可能に なる。

3.3 不良解析(セパレータ想定サンプル)

ここでは、不良解析の一例として、セパレータの異物分 析を想定した測定結果を紹介する。



図5 **製造設備などからの発塵異物管理想定サンプルの測定例** 粘着フィルムに付着した金属異物の元素・個数・大きさを確認することがで きる。

サンプルは, PET (Polyethylene Terephthalate) フィルム (厚さ100 μm)の上にSUS (Stainless Steel) 粉末を散布し たものを使用した。

透過像の測定時間は,250 mm×200 mmの範囲で約4 分,蛍光X線マッピングは,検出箇所1か所で約40秒で あった(図6参照)。

同図(a)の緑で示した箇所が異物を検出した箇所である。 同図(a)の右上には、大きさが分かっている直径20 μ mの コイン状のSUS異物を測定している。同図(b)~(d)は、 この異物の分析結果を示している。透過像で異物を確認で き[同図(b)]、Feのマッピング結果から、その位置のFe 強度が強くなっており、Feが含有されていることが分か る[同図(c)]。同図(d)は、この異物中央部のスペクトル である。短時間(約40秒)の測定であるが、Fe、Cr(クロ



SUS粉末が散布されたサンプルの透過像の全体像を (a) に,大きさが分かっている異物の分析結果を (b), (c), (d) にそれぞれ示す。

ム),そしてNi(ニッケル)のピークがあることが確認で きる。

このように、この装置では微小な異物の自動測定が可能 であり、不良解析において物理的にセパレータを突き抜け る可能性があるような異物の探索を、自動で人による差が 少ない解析ができる。

4. EA8000導入で得られる効果

第3章で紹介した測定を行うことによってLIB製造現場 でどのような効果が想定されるかをまとめると、次のよう になる。

(1) 材料検査を行うことにより,不良率につながる大きめの異物を個数で把握し,不良率悪化を未然に防ぐことができる。

(2) 製造設備からの発塵状況や塗工後の電極を定期監視することにより,設備の異常状態の監視が可能になる。また, 異常が起きた際にもその範囲を明確にし,電池の廃棄範囲 を最小限にできる。

(3) 自動分析によって人による差の少ない不良解析を行える。また、今まで特定できなかった不良原因が明確になることが期待できる。

5. おわりに

ここでは、市場が拡大しているリチウムイオン二次電池 などの製造における課題に対して、EA8000による適用例 およびその効果を紹介した。

本装置の開発によって得られた知見を生かし,高スルー プット化によるインライン向けの装置の開発,および他分 野への適用を進めていく。

参考文献

 1) 的場,外:電子部品の有害物質管理や食の安全,グリーンイノベーションを支える X線技術,日立評論,95,9,610~615 (2013.9)

執筆者紹介



株式会社日立ハイテクサイエンス 設計本部 分析設計部 所属 現在,X線分析/検査装置の開発に従事

的場 吉毅

佐藤 恒郎



株式会社日立ハイテクサイエンス 設計本部 分析設計部 所属 現在,X線分析/検査装置の開発に従事 応用物理学会会員